

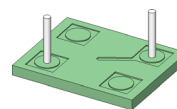


DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

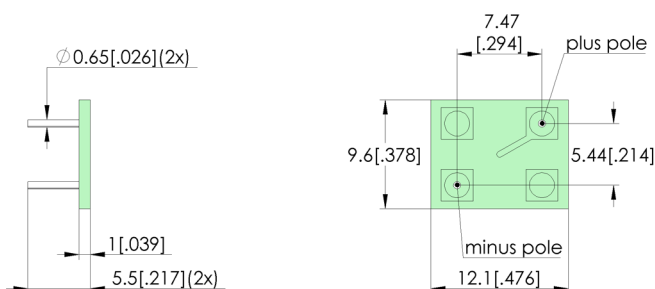
- Componentes para opens test, para prueba capacitiva de chips semiconductores por rupturas, cortocircuitos y errores de soldadura
- Adecuado para sistemas de prueba Teradyne

Utilización

La placa de sensor FrameScan Plus se utiliza para pruebas capacitivas de circuitos integrados, para probar las conexiones unidas por cables al interior de un circuito integrado respecto a roturas, cortocircuitos y errores de soldadura.



1:1



Datos generales

Grupo de productos:	Opens Test
Serie:	OTC
Tipo:	Teradyne opens test
Modelo:	
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Estado de entrega:	Placa de sensor 013-010
Ancho:	9,6 mm
Altura:	5,5 mm
Peso:	0,01 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA):	VA 20xx
Juegos de recambio (WS):	WS Teradyne/TSH5x

Datos técnicos

Longitud:	12,1 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	9,6 x 12,1 x 5,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com

